



RE933-10

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für TSSOP 56
- Pitch: 0,50 mm (240 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 27,31 x 39,05 mm

Modul-Nr.	Pitch	mil	Pin	Größe (mm)
RE933-10	0,500 mm	19,6	56	6,100 (240 mil)